

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Record Nr.           | UNISA996207700303316   |
| Titolo                  | EMAP 2005 : 2005 International Symposium on Electronics Materials and Packaging : December 11-14, 2005, Tokyo Institute of Technology, Tokyo, Japan : [proceedings |
| Pubbl/distr/stampa      | [Place of publication not identified], : IEEE, 2005  |
| ISBN                    | 1-5090-9955-7  |
| Descrizione fisica      | 1 online resource (vi, 301 pages)  |
| Disciplina              | 621.381046   |
| Soggetti                | Electronic packaging<br>Electronic packaging - Materials   |
| Lingua di pubblicazione | Inglese  |
| Formato                 | Materiale a stampa   |
| Livello bibliografico   | Monografia   |
| Note generali           | Bibliographic Level Mode of Issuance: Monograph  |